

展示エリア出展企業・団体

■企業・団体(申し込み順)

- 株式会社村田製作所 (<http://www.murata.com/>) 2ブース
「IoT 関連の電子部品の紹介」
- 株式会社 堀場製作所 (<http://www.horiba.com/jp/>) 2ブース
「電子デバイス産業において信頼される、分析・計測・流体制御機器」
- 六甲電子株式会社 (<http://www.rokkodenshi.com/>)
「化合物半導体ウエハ加工」
- 大阪府立大学 (<http://www.osakafu-u.ac.jp/>)
「①加熱しても膨れない・反らない IoT 端末用低線膨張配線銅めっき液の開発
②低消費電力三次元実装デバイスを実現する超高速めっき技術と
高精度テーパエッチング装置の開発」
- 株式会社 SCREEN セミコンダクターソリューションズ (<http://www.screen.co.jp/spe/>) 2ブース
「Solutions for IoT application & Miniaturization」
- インターチップ株式会社 (<http://www.interchip.co.jp/>)
「IoT、センサーネットワーク」
- 株式会社メガチップス (<http://www.megachips.co.jp/>)
「「車載 100M イーサ」と「MEMS」」
- リソテックジャパン株式会社 (<http://www.ltj.co.jp/>)
「OEM 専用のハイスペックな高輝度白色光源」
- 株式会社 鈴木商館 (<http://www.suzukishokan.co.jp/>)
「燃料電池フォークリフト水素充填ユニット関連」
- 株式会社デンソー (<http://www.denso.co.jp/jasp/>)
「熱流センサ「Energy Eye」の紹介と展示(簡易デモあり)」
- ローム株式会社 (<http://www.rohm.co.jp/web/japan/>) 2ブース
「SiC パワーデバイスのラインアップ/応用技術紹介」
- 株式会社ダン・タクマ (<http://www.dan-net.com/>)
「マイクロバブル洗浄、枚葉洗浄装置」
- 一般財団法人材料科学技術振興財団 (<http://www.mst.or.jp/>)
「材料に関する受託分析の最新事例紹介(パネルなどによる紹介)」
- 株式会社東設 (<https://www.tosetz.com/>)
「ウエハめっき装置製品/プロセスコンサルティング&サポートビジネス」
- 株式会社インターテック (<http://www.itcj.com/>)
「NEDIA 新事業創生委員会/ベンチャー部会」(<http://www.nedia.or.jp/>)
- ジャパンマテリアル株式会社 (<http://www.j-material.jp/>)
「ジャパンマテリアルグループの企業紹介(事業紹介)」

■ナノテクノロジープラットフォーム 2 ブース

- 京都大学 (<http://www.kyoto-u.ac.jp/ja>)
- 大阪大学 (<http://www.osaka-u.ac.jp/ja>)
- 奈良先端科学技術大学院大学 (<http://www.naist.jp/>)

ポスター展示出展企業・団体

- 野村マイクロ・サイエンス株式会社
- SEMI ジャパン
- 株式会社産業タイムズ社
- 一般社団法人日本電子デバイス産業協会 (NEDIA)